

# ECB-CPUS

— A1 —

ECB-Prozessor-Baugruppe für die Serienanwendung  
in Steuerungsrechnern  
Unterspannungsüberwachung mit automatischem RESET  
Erzeugung der Bank-Adressen für 1 MByte Adressraum  
Internes EPROM bis 32 KByte  
schaltbar als Betriebssystem-lader (boot)  
internes RAM 8 KByte  
zwei serielle Schnittstellen



Mikrocomputer GmbH&Co. KG

Vaalser Straße 148

D-5100 Aachen

Telefon 02 41-87 0081

Telex 8 329 454 elzet d

Telefax 02 41-87 02 31



Mikrocomputer GmbH&Co. KG

)] } | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

)] | | ]

**ELZET 80**

Für Ihren Bedarf bevorraten wir die Handbücher der ZILOG Z85XX-Bauelemente. Wir geben die Handbücher zum Preise von 15,-DM ab.

Anwenderhandbuch ELZET 80 CPU/S

1 INHALTSVERZEICHNIS

2 ÜBERSICHT

- |     |                                      |      |
|-----|--------------------------------------|------|
| 2.1 | Aufbau.....                          | S. 3 |
| 2.2 | Einsatzbereich.....                  | S. 4 |
| 2.3 | Ausführungen und Modifikationen..... | S. 5 |

3 HARDWARE

- |       |   |       |
|-------|---|-------|
| 3.1   | Blockschaltbild.....                    | S. 6  |
| 3.2   | Funktion.....                           | S. 6  |
| 3.3   | Anschlüsse.....                         | S. 15 |
| 3.4   | Einstellmöglichkeiten.....              | S. 17 |
| 3.4.1 | Steck- und Lötbrücken.....              | S. 18 |
| 3.4.2 | Einstellmögl. durch Betriebssoftware..  | S. 23 |
| 3.4.3 | Einstellmögl. durch Bauelementewechsel  | S. 27 |
| 3.5   | Beispiele für die Einstellung.....      | S. 28 |
| 3.5.1 | Beispieleinstellung für CP/M-Betrieb..  | S. 28 |
| 3.5.2 | Beispieleinst.f. Steuerungsapplikation. | S. 29 |

4 SOFTWARE

- |       |                                   |       |
|-------|-----------------------------------|-------|
| 4.1   | Allgemeines.....                  | S. 30 |
| 4.2   | Initialisierung.....              | S. 31 |
| 4.3   | Applikationsbeispiel.....         | S. 33 |
| 4.4   | Betrieb mit Standardsoftware..... | S. 36 |
| 4.4.1 | Der Bootlademonitor "SSM".....    | S. 36 |
| 4.4.2 | Das CP/M-Betriebssystem.....      | S. 37 |
| 4.4.3 | MSR-BASIC.....                    | S. 38 |

Anwenderhandbuch ELZET 80 CPU/S

5 INBETRIEBNAHME

- |     |                                      |       |
|-----|--------------------------------------|-------|
| 5.1 | Voraussetzungen für den Betrieb..... | S. 39 |
| 5.2 | Art und Umfang des Testbetriebs..... | S. 41 |
| 5.3 | Aufbau der Testumgebung.....         | S. 42 |
| 5.4 | Testablauf.....                      | S. 46 |
| 5.5 | Diagnosemöglichkeiten.....           | S. 46 |

6 TECHNISCHE UNTERLAGEN

- |     |                             |        |
|-----|-----------------------------|--------|
| 6.1 | Schaltungsbeschreibung..... | S. 48  |
| 6.2 | Technische Daten.....       | S. 50  |
| 6.3 | Busteckerbelegung.....      | S. 54  |
| 6.4 | Stückliste.....             | S. 55  |
| 6.5 | Bestückungsplan.....        | S. 57  |
| 6.6 | Datenblattauszüge.....      | S. 58  |
| 6.7 | Schaltbild.....             | Anhang |

## 2 Übersicht

2

### ÜBERSICHT

#### 2.1 Aufbau

=====

Die ELZET 80 CPU/S ist eine einfache, aber moderne Prozessorbaugruppe mit der Z80A (4 MHz) bzw. Z80B CPU (6 MHz). Neben der Funktion als ECB-Hauptprozessor bietet die Karte einen eingebauten Speicherbereich für Programme (Eeprom bis 32KByte) und Daten (Ram 8KByte).

Zwei serielle Schnittstellen nach RS232/V24 sind mit dem Baustein Z8530 SCC realisiert. Die SCC ermöglicht alle asynchronen Betriebsarten sowie Mono-/Bi-Sync und SDLC. Neben den Datenleitungen sind alle Modemsignale und die Takteleitungen getrieben. Die Baudrate ist programmierbar im Bereich von unter 10 bis 38400 Baud bei Teilerfaktor 16.

Ein Baudratengenerator kann auch als 10ms Interruptgeber programmiert werden, wenn der Takt vom anderen Kanal übernommen wird.

Die von den ELZET 80 -Speicherbaugruppen dekodierten Bankadressen (A16-A19) zur Erweiterung des Speicherbereichs von 64KByte auf 1MByte werden über ein DMA-fähiges Ausgabeport auf der Baugruppe erzeugt.

Definierte Betriebsbedingungen bei Unterspannung werden durch eine Sensorschaltung mit RESET-Ausgang ermöglicht.

### 2.2 Einsatzbereich

#### 2.2 Einsatzbereich

Die ELZET 80 CPU/S ist ideal geeignet für eine Unterrechnereinheit, beispielsweise für eine Regelung, eine Versuchssteuerung oder einen Prüfautomaten. Sie deckt Anwendungen ab, bei denen ein Einplatinencomputer - z.B. aus der MOPS-Serie - nicht ausreicht. Das ist der Fall bei sehr vielen E/As (24 Relais oder acht 12-Bit D/As) oder ungewöhnlichen Peripherieanschlüssen (Grafikdisplay, isolierte A/Ds).

Die CPU/S verfügt für diese Anwendungen über die normalerweise nötige Speicherkapazität, verhindert jedoch keinesfalls Erweiterungen durch Speicherbaugruppen am Bus. Hierfür werden sogar die Bankadressen erzeugt, wenn der 64K-Bereich überschritten werden soll. Im Speicherbereich der Baugruppe selbst kann z.B. ein BASIC-Interpreter oder ein Systemmonitor untergebracht werden, im gleichen Eeprom ist dann auch noch Platz für das Anwenderprogramm. Alternativ kann im Download-Verfahren das Betriebsprogramm vom Hauptrechner in das RAM der CPU/S übertragen werden, wo es dann ausgeführt wird.

Auch die immer notwendigen seriellen Schnittstellen sind auf der Baugruppe integriert, z.B. für den Anschluß eines Diagnoseterminals oder die Verbindung zum übergeordneten Rechner, für Peripheriegeräte wie Drucker, Plotter, intelligente Meßgeräte o.ä. Alle Schnittstellensignale sind modemfähig gepuffert. Für einen Kanal ist alternativ ein

## 2.2 Einsatzbereich

20mA-TTY-Eingang zum Anschluß der ELZET 80 DIN-TAST vorhanden.

Die Baugruppe ist aufgrund des konservativ großflächigen Layouts, der umfangreichen Buspufferung (41 getriebene Signale) und der Unterspannungserkennung mit definierter RESET-Zeit ideal geeignet für kritische Anwendungen.

Die CPU/S eignet sich zum Aufbau von Computern mit Floppy-Disk, sie wird entsprechend von CP/M+ unterstützt. Allerdings fehlt eine akkugepufferte Uhr, wie sie beispielsweise auf der CPU85SC vorhanden ist.

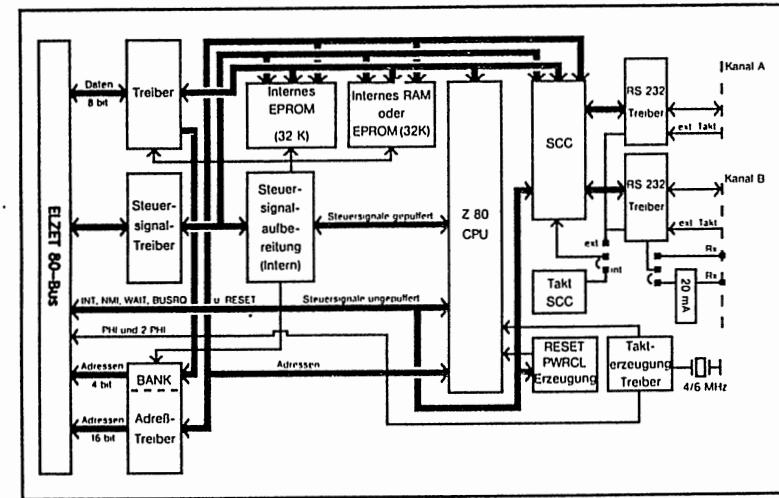
## 2.3 Ausführungen und Modifikationen

Die CPU/S wird in einer Version ohne serielle Schnittstellen als CPU/S1 ausgeliefert.

## 3 Hardware

### 3 HARDWARE

#### 3.1 Blockschaltbild



#### 3.2 Funktion

Dominierendes Element der CPU/S ist selbstverständlich die Z80 CPU, die in verschiedenen Ausführungen bis 6 MHz Taktfrequenz betrieben werden kann. Standard ist die Z80A CPU für Frequenzen bis 4 MHz.

### 3.2 Funktion

#### Buspufferung

Alle Adressen, Daten und Steuersignale werden über Treiber auf den Busanschluß geführt, die mit Lasten von über 40 LS-TTL-Einheiten beaufschlagt werden können.

#### Bussteuerung

Die Bussteuerung wird über ein hochintegriertes PAL vorgenommen. Die Richtung des Datenbusstrebers wird darin abhängig gemacht vom Zustand der Interruptkette, der Art des Speicherzugriffs, intern oder extern, der Auswahl der SIO als E/A-Baustein und natürlich der Steuersignale der CPU. Bei Freigabe eines externen Masters, also z.B. einer DMA, die auf dem Bus durch /BUSAK angezeigt wird, werden alle Treiber hochohmig geschaltet. Lediglich die Bankadressen können durch Öffnen von Jumper BR8 ständig freigegeben bleiben, wenn die DMA nur 16 Adressen bedient.

Auf das interne RAM und die internen E/As kann **nicht** über eine DMA zugegriffen werden. Da diese unübliche Anwendung hohe Kosten verursacht hätte, wurde darauf verzichtet.

#### Taktoszillator

Der CPU-Takt wird aus einem mit doppelter Taktfrequenz schwingendem Oszillatator gewonnen. Die Grundfrequenz geht als 2PHI auf den Bus und kann dort z.B. von der Speicherplatte 1M zu Synchronisationszwecken verwendet werden. Die Nutzfrequenz wird in einer Treiberschaltung so aufbereitet,

### 3.2 Funktion

daß die Pegel NMOS-kompatibel sind.

#### Spannungsüberwachung

Die verwendeten NMOS- und LS-TTL-Bausteine sind spezifiziert für eine Betriebsspannung von  $5V \pm 5\%$ . Spannungen außerhalb dieser Toleranz führen zu undefinierten Betriebszuständen. Aus diesem Grund wird eine spezielle Spannungsüberwachungsschaltung eingesetzt, die bei einem Abfallen der Spannung unter die Toleranzgrenze RESET auslöst. RESET wird dann gehalten, bis die Sensorschaltung selbst in undefinierten Zustand geht, was bei max. 3V geschieht. 3V ist unkritisch, da bei dieser Spannung die Speicherschutzschaltungen z.B. auf der 16KCE oder der 64KCE bereits Schreibzugriffe gesperrt haben. Wenn die Spannung wieder über 3V ansteigt, wird zunächst RESET erzeugt. Bei Wiedereintritt der Betriebsspannung in den spezifizierten Bereich über 4,7V wird aus Sicherheitsgründen für eine Zeit von 1ms RESET beibehalten. Auch der RESET-Eingang vom Bus bzw. Taster wird über eine M1-Verknüpfung auf den Überwachungsbaustein geführt, so daß ein RESET-Signal definierter Länge erzeugt wird.

#### E/A-Auswahl

Die Auswahl der internen E/A-Bausteine wird durch ein PROM vorgenommen. Die Startadresse des SCC auf 00 und die Adresse des Bankports (0CH bis 0FH) sind daher festgelegt, wenn auch durch Bausteinwechsel änderbar.

### 3.2 Funktion

#### Bank-Adreßerweiterung

Das Bank-Port, welches mit einer beliebigen der o.g. Adressen angesprochen wird, ist ein 8-Bit-Register, welches in 4 Bit die gewünschte Bank-Adresse speichert und zwei Bit für die Abschaltung der internen Speichersockel unter Programmsteuerung benutzt. Die Bank-Adresse kann 16 Zustände annehmen (4 hoch 2), so daß der Z80 CPU 16 verschiedene Speicherbereiche zu 64K vorgelegt werden können, wodurch sich der Adressbereich auf 1 MByte erhöht. Da die CPU nichts von der Bankadresse "merkt", muß dafür gesorgt werden, daß die Interrupttabelle bzw. die Sprungadressen für NMI oder Restart in einem Speicherbereich liegen, der für alle Banks gleich ist. Ein solcher Bereich wird Common-Bereich genannt, da der gefragte Speicher allen Banks gemeinsam ist. Für die Arbeit mit dem CP/M-Betriebssystem unter Vektorinterrupt bietet es sich beispielsweise an, die oberen 4K aller Banks so zu behandeln, daß die CPU immer im Bereich F000H bis FFFFH in der Bank 0 "landet". Dort kann man dann gefahrlos die Vektortabelle und die Einsprünge der Interruptserviceroutinen ablegen. Solche Common-Bereiche sind vorhanden bei den Baugruppen FDC3, 256K, 1M und 64KCE.

#### Speicher

Auf der CPU/S kann für "kleine" Anwendungen der benötigte Speicher direkt untergebracht werden. Dazu stehen Sockel für ein Eprom bis 32KByte und für ein RAM von 8KByte zur Verfügung. Beide Sockel sind fest oder per Programm abschaltbar.

### 3.2 Funktion

#### Internes Eprom

Der Sockel IC 9 nimmt Eproms zwischen 2732 und 27256 auf, entsprechend einer Kapazität von 4 bis 32 KByte. Das Eprom kann durch Entfernen der Brücke ST7b abgeschaltet werden. Startadresse des Eproms ist 0, so daß das Programm in diesem Eprom bei RESET oder Einschalten angesprochen wird.

Neben der Programmspeicher-Funktion für Geräte ohne weitere Speicherbaugruppen ist das Eprom auch als Bootlader verwendbar. Dazu wird das interne Eprom bei RESET angesprochen, während Speicher am Bus bis 7FFFH gesperrt sind. Nach der Initialisierungsfunktion kann das Eprom durch Software abgeschaltet werden. Diese Funktion erlaubt es insbesondere, ein Betriebssystem von Floppy oder über eine serielle Schnittstelle zu laden und dennoch nach dem Ladevorgang einen ab Adresse 0 startenden RAM-Bereich zur Verfügung zu stellen. Dazu muß einfach eine RAM-Baugruppe auf 0 adressiert werden. Zum Abschalten des Eproms wird beim Bankport das für das Eprom zugewiesene Bit auf High gesetzt. Ein Rücksetzen erfolgt durch Einschreiben eines Low oder automatisch durch RESET.

Es ist günstig, die adressgleiche externe RAM-Baugruppe bei Zugriff auf das interne Eprom zu sperren, damit die Busstreiber nicht gegeneinander arbeiten. Die CPU schickt nämlich die aus dem internen Eprom gelesenen Daten auf den Bus, bei gleichzeitiger Aktivierung von /RD. Dies dient der RETI-Erkennung durch die externen Z80 Peripheriebausteine.

### 3.2 Funktion

---

Die CPU/S stellt das Signal /Boot active bei Adressierung des internen Eproms auf dem Bus zur Verfügung.

#### Internes Ram

In den Sockel IC11 passt ein 8KByte-RAM des Typs 6264, 5565 o.ä. Dieses Ram lässt sich auf den Adressen 8000H - 9FFFH ansprechen und dient vor allem als Datenspeicher für kleine bis mittlere Steuerungsprogramme. Für dieses RAM werden die Bankadressen nicht dekodiert, eine Meldeleitung an externe Einheiten wie die /Boot-active-Leitung beim internen Eprom existiert nicht.

#### Serielle Schnittstellen

Für die zwei seriellen Schnittstellen wird die Z85 SCC (Serial Communications Controller Z8530) eingesetzt. Die SCC hat eine ähnliche Struktur wie die bekannte SIO (Z8440), ist jedoch erweitert um zwei programmierbare Baudratengeneratoren, eine Autoecho-Betriebsart, PLL für die Taktgewinnung und NRZ, NRZI bzw. FM-Codierung. Die SCC erlaubt Datenraten bis 1 Mbit, die allerdings wegen der Limitierung der RS232-Spezifikation nicht ausgenutzt werden können.

Ansonsten findet man die bekannten Eigenschaften der SIO wieder:

3-Byte-Empfangs-FIFO, 1-Byte-Sende-FIFO, /WAIT- oder DMA-Synchronisation, 5 Quittungsleitungen (Modem) pro Kanal. Vier verschiedene bedingte Interruptvektoren können pro

### 3.2 Funktion

---

Kanal erzeugt werden. Die SCC verarbeitet in der asynchronen Betriebsart Zeichenlängen von 5 bis 8 Bit mit 1-2 Stopbits, beinhaltet Paritäts- und Rahmenprüfung, einen Taktvorteiler :1 bis :64 und schließlich Break-Erzeugung und -Erkennung.

Als synchrone Betriebsarten beherrscht die SCC Monosync, Bisync und SDLC. Die SCC übernimmt die gesamte Blockübertragung mit Erzeugung bzw. Erkennung von Sync/Flag-Bytes, CRC, Einfüge-Nullen und Sekundäradresse.

Die SCC ist in die Interrupt-Priorisierungskette des ELZET 80 Bus einzufügen, die CPU-Funktion ist unabhängig von der Plazierung. Kanal A hat die höhere Anforderungspriorität. Für Blocktransfers kann die WAIT-Synchronisation der SCC verwendet werden, da die W/REQ-Ausgänge entsprechend mit dem /WAIT-Eingang der CPU verbunden sind.

Weitere Eigenschaften und Programmierhinweise finden Sie im technischen Handbuch der SCC.

#### Taktoszillator

Auf der CPU/S wird der interne Quarzoszillator der SCC nicht ausgenutzt, da beim CPU-Taktoszillator noch eine Hälfte "abfiel" und die so gewonnenen Pins für Steuerleitungen und externe Takteingänge benutzt werden sollten.

Der externe Quarzoszillator arbeitet mit einer Frequenz von 3,6864 MHz. Diese Frequenz ermöglicht bei einem SCC-

### 3.2 Funktion

internen Teilerfaktor von 16 eine höchste Baudrate von 38400 Baud durch Programmierung des Teilerfaktors 1.

#### Schnittstellentreiber

Für die Pufferung der Schnittstellen werden Treiber der Typen 1488 und 1489 eingesetzt, die der CCITT-Spezifikation V28 und der EIA-Norm RS232C entsprechen. Für alle Treiber wird die Begrenzung der Anstiegszeit des Ausgangssignals mit externen Kondensatoren vorgenommen, alle Empfänger sind zur Störunterdrückung ebenfalls mit Kondensatoren ausgestattet. Alle an der SCC verfügbaren Modemsteuerleitungen werden getrieben herein- bzw. herausgeführt, also die Signale RTS, CTS, DTR, DCD und SYNC. Sowohl Sende- als auch Empfangstakt können von der Schnittstelle geliefert werden, auch kann der Ausgang des Baudratengenerators getrieben auf der Schnittstelle abgegriffen werden. Die verschiedenen Taktmöglichkeiten werden über ST3 bzw. ST4 eingestellt.

Alle Schnittstellensignale sind an je einem 26-poligen Pfostenstecker pro Kanal abgreifbar. Dieser Pfostenstecker ist so verdrahtet, daß mit einem 25-poligen Flachkabel eine Normbuchse (ISO 2110, DB25S) korrekt angequetscht werden kann.

Für eventuell nötige Vorgabeeinstellungen an den Steuerleitungen oder für die Versorgung eines externen Treibers sind die Schnittstellen-Hilfsspannungen an der Steckerleiste über 1 KOhm Vorwiderstände abgreifbar.

### 3.2 Funktion

Der Dateneingang des Kanal B ist umsteckbar (ST5 A/B) auf Optokoppler-Eingabe (20mA TTY). Diese dient vornehmlich als Eingang für die Tastatur ELZET 80 DIN-TAST.

#### Interruptbearbeitung

Die CPU/S ist eingerichtet für den Z80-spezifischen Vektor-interrupt. Der Datenbus wird während der Interruptbestätigung (INTACK) so gesteuert, daß die CPU einen von der Peripherie abgegebenen Vektor einlesen kann. Die SCC ist der einzige interrupterzeugende Baustein und mit IEI/IEO des Bus verdrahtet. IEI ist mit einem Pullup-Widerstand beschaltet.

#### Spannungsversorgung

Neben der Standard-Systemspannung von +5V benötigt die Baugruppe für die seriellen Schnittstellen noch die Hilfsspannungen +12V und -12V. Erfahrungsgemäß kommt ein RS232-Empfänger bei kurzen Kabeln auch mit -5V statt -12V aus. Wenn nur diese Spannung zu Verfügung steht, kann eine Lötbrücke zur -5V-Busleitung gelegt werden.

### 3.3 Anschlüsse

#### 3.3 Anschlüsse

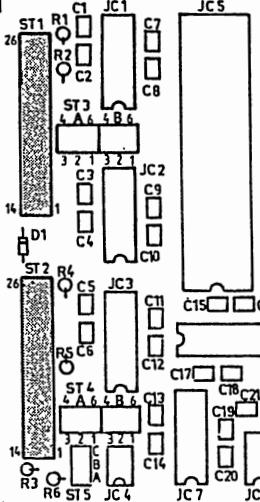
Die CPU/S hat zwei Peripherieanschlüsse, ST1 und ST2. Sie dienen der Verbindung externer Einheiten mit den beiden seriellen Schnittstellen der SCC.

Nebenstehend finden Sie einen Auszug aus dem Bestückungsdruck.

ST1 ist der Anschluß für Kanal A, ST2 für Kanal B. Die beiden Anschlüsse sind identisch bis auf die Zusatzanschlüsse für den Optokoppler bei ST2.

Die Stiftnumerierung weicht ab von der üblichen Markierung bei Pfostensteckern, um Übereinstimmung mit den Schnittstellen-Normverbindern zu erreichen. Auf der Folgeseite sind die Anschlüsse mit den entsprechenden SCC-Anschlußbezeichnungen versehen. Die Schnittstellentreiber dazwischen bleiben unbeachtet und müssen ggf. dem Schaltbild entnommen werden.

Bei einigen Anschlüssen sind Bezeichnungen wie ST3/4 A2+B2 angegeben. Dies bedeutet, daß die Verbindung zur SCC über das Einstellfeld ST3 (Kan.A) bzw. ST4 (Kan.B) vorgenommen wird. Die Leitungen sind parallel an A2 und B2 geführt und können dort nach A5 (TRxC) bzw. B5 (RTxC) gebrückt werden.



### 3.3 Anschlüsse

Steckerbelegung in der Adernreihenfolge des Flachkabels:

DB25S

26p. Pfosten

(o 26)	nicht anschließbar	-----	26	o	o	13		
13	o	unbeschaltet	-----	-----	-----	-----		
	o	25	negative Hilfsspannung	-----	25	o	o	12
12	o	unbeschaltet	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	24	ST3/4 A1 (TRxC) Ausgang	-----	24	o	o	11
11	o	positive Hilfsspannung	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	23	unbeschaltet	-----	23	o	o	10
10	o	unbeschaltet	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	22	unbeschaltet	-----	22	o	o	9
9	o	unbeschaltet	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	21	unbeschaltet	-----	21	o	o	8
8	o	DCD-Eingang	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	20	DTR-Ausgang	-----	20	o	o	7
7	o	Signalmasse	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	19	unbeschaltet	-----	19	o	o	6
6	o	SYNC-Eingang (DSR)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	18	nur ST2: -20mA-Eingang	-----	18	o	o	5
5	o	CTS-Eingang	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	17	ST3/4 A2+B2 Takteingang	-----	17	o	o	4
4	o	RTS-Ausgang	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	16	nur ST2: +20mA-Eingang	-----	16	o	o	3
3	o	RxD-Dateneingang (bei ST2 über ST5)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	15	ST3/4 A3+B3 Takteingang	-----	15	o	o	2
2	o	TxD-Datenausgang	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	o	14	unbeschaltet	-----	14	o	o	1
1	o	unbeschaltet	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### 3.4 Einstellmöglichkeiten

#### 3.4 Einstellmöglichkeiten

Übersicht über die Einstellmöglichkeiten bei der ELZET 80 CPU/S:

##### a) Steckbrücken

- ST 3 Taktversorgung Kanal A
- ST 4 Taktversorgung Kanal B
- ST 5 Umschaltung RxDB RS232/20mA
- ST 6 Einstellung Eepromkapazität
- ST 7 Aktivierung interner Speicher
- ST 8 Bankadreßabschaltung bei BUSACK

##### b) Lötbrücken

- BR Negative Hilfsspannung -5/-12V

##### c) Software

- 00-04 SCC Register
- 0C-0F Bank-/Boot-Register

##### d) Bausteinwechsel

- IC14 PAL20L8A Adreßdekodierung interner Speicher
- IC15 PROM256x4 Adreßdekodierung interner E/A
- Q1 Taktfrequenz CPU

### 3.4 Einstellmöglichkeiten

#### 3.4.1 Steck- und Lötbrücken

##### ST 3 - Taktversorgung Kanal A

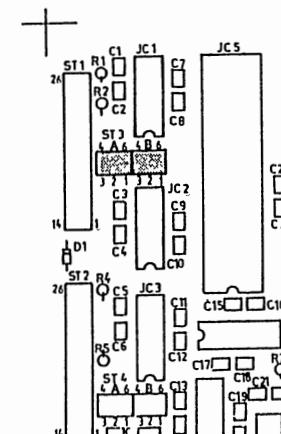
Mit ST3 wird die bidirektionale Taktversorgung der SCC eingestellt. ST3A ordnet den SCC-Anschluß TRxC externen Treibern zu, ST3B schließt RTxC an.

Als Taktquellen kommen in Frage:

- Quarzoszillator mit Q2
- Schnittstellentakt von Stift 15
- Schnittstellentakt von Stift 17
- Systemtakt (SCC-intern)

Abgegeben werden kann auf Stift 24:

- Quarzoszillatortakt
- Sendetakt
- Baudratengenerator-Ausgang
- PLL-Ausgang (Empfang)



### 3.4 Einstellmöglichkeiten

#### ST 4 - Taktversorgung Kanal B

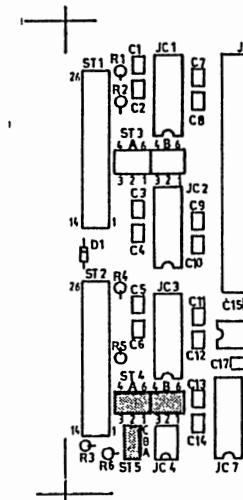
Die Taktversorgung für Kanal B geschieht mit ST4 in der gleichen Weise wie mit ST3 für Kanal A, auch die Steckbrückenbezeichnungen sind identisch.

#### ST 5 - Umschaltung RxDB RS232/20mA

Der SCC-Dateneingang für Kanal B kann statt von Stift 3 des ST2 alternativ von den Stiften 16 und 18 über den Optokoppler IC4 geführt werden.

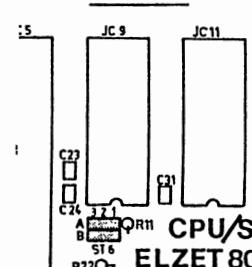
Mit ST5 wird die Auswahl zwischen den beiden möglichen Signalquellen getroffen:

RS232, ST2/3 -----C o  
Abgang zur SCC-----B o  
Optokoppler-----A o



#### ST 6 - Einstellung Epromkapazität

Die verschiedenen Eproms benötigen unterschiedliche Signale an den Anschlüssen 26 und 27, wie aus der nebenstehenden Übersicht hervorgeht.



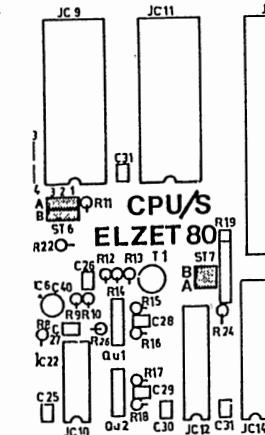
### 3.4 Einstellmöglichkeiten

Mit ST6 A wird die Zuordnung für Anschluß 26 vorgenommen, mit ST6 B entsprechend für Anschluß 28. ST7B muß geschlossen sein!

	CPU A13	EPROM 26	+5V
A	3 o	2 o	1 o
B	3 o	2 o	1 o
CPU A14	EPROM 27	Pullup an 5V	

Hier die Einstellungen für die verwendbaren Eprom-Typen:

2732	A 3 2-1 B 3 2 1	2764	A 3 2 1 B 3 2-1
27128	A 3-2 1 B 3 2-1	27256	A 3-2 1 B 3 2-1

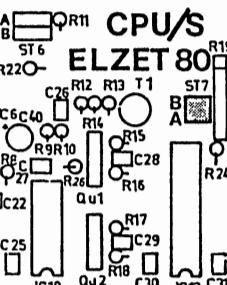


### 3.4 Einstellmöglichkeiten

die Speicher zugegriffen werden. Sind die Brücken jedoch nicht gesteckt, dann bleibt das Register wirkungslos, die Speicher können nicht angesprochen werden.

Wenn keine Speicher eingebaut sind, darf auch der zugehörige Jumper nicht gesteckt werden, da sonst das PAL nicht auf Buszugriff umschaltet, wenn eine interne Adresse angesprochen wird.

IC17	ST7
Eeprom	D5 B o o
Ram	D4 A o o



#### ST 8 - Bankadreßabschaltung bei BUSACK

Da die Z80 CPU nur 16 Adressen (64KByte) ausgibt, sind auch die meisten externen DMA-Einheiten, die auf Z80 Peripherie aufbauen, nicht in der Lage, den vollen Bereich der ELZET 80 Busspezifikation (A0-A19, 1MByte) zu adressieren. Mit ST8 kann ausgewählt werden, ob die CPU grundsätzlich auch bei DMA-Transfer die Bankadressen (A16-A19) erzeugt, oder ob auch die hohen Adressen von der DMA geliefert werden.

ST8 gesteckt:

DMA erzeugt nach BUSACK Bankadresse.

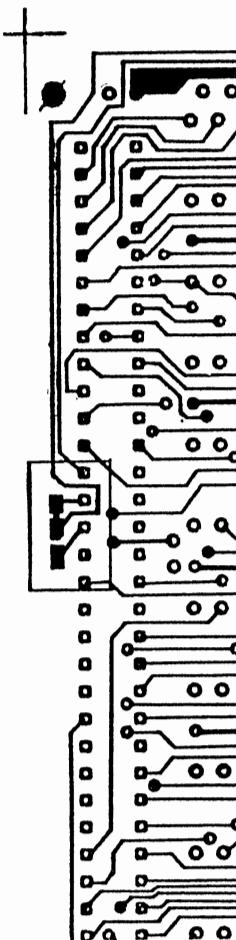
ST8 offen:

Bankadresse kommt immer von der CPU.

### 3.4 Einstellmöglichkeiten

#### Lötbrücke BR - Negative Hilfsspannung -5/-12V

Für die RS232-Treiber werden die Schnittstellen-Hilfsspannungen +12V und -12V benötigt. Diese werden über die entsprechenden Anschlüsse des ELZET 80-Bus zugeführt. Der Anschluß für -12V ist jedoch in den ursprünglichen ECB-Busspezifikationen nicht definiert. Manche ECB-Anbieter verwenden den Anschluß 14A für andere Signale. Sollte die Baugruppe deswegen nicht mit -12V versorgt werden können, so kann man die Schnittstellen aus der -5V-Versorgung des Bus betrieben, Stift 15a. Dies reduziert die mögliche Entfernung des Peripheriegeräts, ist aber meistens ausreichend.



### 3.4 Einstellmöglichkeiten

#### 3.4.2 Einstellmöglichkeiten durch Betriebssoftware

Die Steuerung der seriellen Schnittstellen einschließlich der Einstellung der Baudrate wird ausschließlich über Software vorgenommen. Ansonsten ist auf der Baugruppe nur das Bank-/Boot-Register durch Programm veränderlich.

IC 5 - Z8530 SCC

Die SCC verfügt für jeden Kanal über eine Datenadresse und eine Steueradresse. Alle Befehle an die SCC werden über die Steueradresse ausgegeben. Die SCC arbeitet mit indirekter Registeradressierung. Nach RESET wird bei Schreibzugriffen auf die Steueradresse das interne Register WRO angesprochen. Der Schreibvorgang auf WRO kann nun einen Zeiger auf ein anderes Register (1 bis 15) beinhalten. In diesem Fall erfolgt der nächste Zugriff auf das über den Zeiger angesprochene Register. Ein weiterer Zugriff würde wieder auf Register 0 ausgeführt.

Die E/A-Adressen sind im PROM IC15 festgelegt und werden werkseitig wie folgt programmiert:

Adresse	Kanal	Schreibzugriff	Lesezugriff
00	B	Steuerregister	Statusregister
01	B	Sendedaten	Empfangsdaten
02	A	Steuerregister	Statusregister
03	A	Sendedaten	Empfangsdaten

### 3.4 Einstellmöglichkeiten

Die Programmierung der Baudrate geschieht über verschiedene SCC-interne Register, genau wie die anderen Anweisungen an die SCC. Für die Taktzeugung sind die Register 11 bis 14 zuständig, wobei 12 den niedrigen Wert der Zeitkonstanten aufnimmt und 13 den hohen. Die Register 11 und 14 bestimmen die Quelle des Takts. Neben dem Baudratengenerator ist noch der immer bei USARTs vorhandene interne Teiler :1, :16, :32 und :64 vorhanden, der über Schreibregister 4 eingestellt wird.

Unter der Voraussetzung, daß der 3,6864 MHz Quarzoszillator die Taktquelle für den Baudratengenerator darstellt, und der SCC intern noch mal durch 16 teilt, müssen folgende Werte in WR12 und WR13 programmiert werden:

Baudrate	Faktor	WR12	WR13	Baudrate	Faktor	WR12	WR13
38400	1	01	00	600	190	BE	00
19200	4	04	00	300	382	7E	01
9600	10	0A	00	150	766	FE	02
4800	22	16	00	75	1534	FE	05
2400	46	2E	00	45,45	2533	E5	09
1200	94	5E	00	...			

Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

$$3.686.400 \text{ Hz}$$

$$\frac{-----}{2} = \text{Teilerfaktor}$$

2x Baudrate x16

Weitere Programmierangaben entnehmen Sie bitte Punkt 4.2.

### 3.4 Einstellmöglichkeiten

#### IC 17 - Bank-/Boot-Register

Das Bank-/Boot-Register ist ein 8-Bit-Speicher, wovon 4 Bit für die Bankadresse und zwei für die Speicheraktivierung verwendet werden.

Das Register lässt sich durch Ausgabeanweisung auf eine beliebige Portadresse zwischen 0C und 0F Hex laden. Der Speicher wird bei RESET automatisch auf Low gelöscht.

Die einzelnen Bits des Ausgabebytes haben folgende Bedeutung:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
--	--	EPROM	RAM	A 19	A 18	A 17	A 16

D0 bis D3: Bank 0 bis Bank 15, binär eingestellt

D4 : High schaltet Ram ab, Low schaltet Ram ein \*

D5 : High schaltet Eprom ab, Low schaltet Eprom ein \*

D6, D7 : Nicht benutzt

\*) ST7 muß gesteckt sein, sonst sind die Speicher grundsätzlich abgeschaltet.

Die Bits D0 bis D3 werden über einen Bustreiber auf die Stifte 19c, 17a, 12a und 12c der Bussteckerleiste geführt, entsprechend der Festlegung für A16 bis A19.

### 3.4 Einstellmöglichkeiten

Bei Umschaltaktionen der Bankhälfte muß darauf geachtet werden, daß der Zustand der Eprom- und Ram-Bits nicht versehentlich geändert wird und umgekehrt. Dazu ist es notwendig, den Inhalt vor Ausgabe in einer Speicherstelle innerhalb des Common-Ram-Bereichs abzulegen, wo er vor einer Änderung geprüft werden kann.

Da es nur selten notwendig ist, internen Speicher und Bankadressierung zu schalten, wurde aus Kostengründen auf eine Rücklesbarkeit des Registers verzichtet.

## 3.4 Einstellmöglichkeiten

### 3.4.3 Einstellmöglichkeiten durch Bauelementewechsel

Die Adressen sowohl der Speicher wie auch der E/A-Bausteine auf der CPU/S sind in programmierten Bausteinen vorgegeben. Um diese Adressen zu ändern, müssen die Bausteine anders programmiert werden. Diese Arbeiten führen wir im Kunden-auftrag gerne aus. Sie werden nach Aufwand berechnet.

#### IC 14 - PAL 20L8A

Für die Bussteuerung wird ein programmierbares Gate-Array eingesetzt. Da die Ansprache des internen Speichers Einfluß auf die Bussteuerung hat, wurde die Adressierung der Speicher in die Steuergleichungen mit eingebracht.

#### IC 15 - PROM 256x4

Die Auswahl der E/A-Adressen geschieht durch ein einmalprogrammierbares schnelles Schottky-ROM mit 4 Bit/Wort. Ein Bit (D1) teilt dem Bussteuer-PAL mit, daß interne I/Os angesprochen werden, ein Bit (D2) erlaubt Schreibzugriffe auf das Bank-/Boot-Register und das Bit D3 schließlich erzeugt das Freigabesignal für die SCC.

Da neben den Adressen noch die Signale /IORQ, /M1 und /WR verarbeitet werden müssen, kann nur auf 4 Adressen feindekodiert werden. Aus diesem Grund "findet" man das Bankregister auch auf allen Adressen zwischen 0C und 0F.

## 3.5 Beispiele für die Einstellung

### 3.5 Beispiele für die Einstellung

---

Dieses Kapitel zeigt Beispielinitialisierungen für verschiedene Anwendungen. In 3.5.1 wird die Einstellung für die Haupt-CPU in einem CP/M+-Gerät angegeben, in 3.5.2 für eine CPU, die über den Bus nur noch E/A bedient.

#### 3.5.1 Beispieleinstellung für CP/M-Betrieb

Die Beispieleinstellung beschreibt eine Konfiguration mit FDC4 und VIDEO 80 sowie DIN-TAST. Auf der CPU/S ist das Booteprom (SSM 4.x, 2764) untergebracht, Kanal B des SCC dient als Tastatureingang (20mA) :

ST3, ST4 nach Wunsch, üblicherweise Takt vom Quarzoszillator, also ST3B 1-6; ST4B 1-6  
ST5 a-b (20mA)  
ST6 ST6A offen, ST6B 1-2 für 2764 Eprom  
ST7 B gesteckt entspr. Eprom-Freigabe  
ST8 gesteckt, bei DMA wird die Bankadresse von der FDC4 erzeugt  
IC9 Bestückt mit SSM V4.x

### 3.5 Beispiele für die Einstellung

#### 3.5.2 Beispieleinstellung für Steuerungsapplikation

Die Beispieleinstellung beschreibt eine Konfiguration mit CPU/S und z.B. R24V, Terminal oder übergeordneter Rechner an ST1, Drucker an ST2. 8K Eprom 2764 mit Betriebsprogramm, 8K Ram 6264 als Datenspeicher:

ST3, ST4 A offen, B 1-6 (Quarzoszillator)  
ST5 B/C (RS232)  
ST6 A offen, B 1-2 (2764)  
ST7 A und B gesteckt (Ram und Eprom aktiv)  
ST8 beliebig, da kein weiterer Speicher

### 4 Software

#### 4 SOFTWARE

##### 4.1 Allgemeines

Für die Arbeit der CPU sind keine Initialisierungen vorzunehmen, die CPU erwartet lediglich auf Adresse 0 ein ablauffähiges Programm. Wenn die serielle Schnittstelle benutzt werden soll, ist die SCC zu initialisieren. Als Bankadresse wird beim RESET 0 ausgegeben, so daß hier eine Initialisierung entfällt.

Für die CPU/S existiert als Monitorprogramm mit dem CP/M-Lader der SSM ab Version 4.x aufwärts.

Die zwei grundsätzlichen Betriebsarten der CPU/S ergeben sich durch den Einsatz des Eproms. Es kann als ständig aktiver Programmspeicher benutzt werden oder als Betriebssystemlader für die Arbeit im externen dynamischen Ram.

Für den letzteren Fall kann das Eprom nach Transfer z.B. des Laders oder des Betriebssystems durch eine Ausgabe (High) auf Bit 5 des Bank-/Boot-Registers abgeschaltet werden. Dabei ist darauf zu achten, daß bei einer Ausgabe auf das Bootport die Bankadresse mit ausgegeben werden muß, falls benötigt.

## 4.2 Initialisierung

### 4.2 Initialisierung

Das Bank-/Boot-Register wird automatisch bei RESET auf 00 initialisiert, so daß die SCC als einziger Baustein einer Initialisierung bedarf.

Bitte lesen Sie zum Verständnis der Initialisierung das technische Handbuch zur SCC. Das hier folgende Beispiel ist die Initialisierungssequenz aus dem Applikationsprogramm unter 4.3.1. Die SCC wird auf 8 Bit Daten, 2 Stopbits, keine Parität und 9600 Baud bei Taktbetriebsart :16 initialisiert. An den Anschlüssen TRxC wird die Baudrate \* 16 ausgegeben.

Die Equates finden Sie beim Beispielprogramm 4.3.1.

```
; initialisierung des scc
;
initscc:ld    hl,initab      ; HL-->Start der Tabelle
              ld    c,sccac      ; C = Adresse Steuerport A
              ld    b,iblen      ; B = Laenge der Tabelle
              otir
              ; Tabelle in SCC laden

              ld    hl,initab      ; wie oben fuer Kanal B
              ld    c,sccbcb
              ld    b,iblen
              otir

              ret
```

## 4.2 Initialisierung

```
initab: db    0          ; Register 0
        db    00000000b
        db    1          ; Register 1
        db    00000000b      ; Keine Interrupts und
                            ; WAIT/DMA-Anforderung
        db    2          ; Register 2
        db    00000000b      ; Interruptvektor
        db    3          ; Register 3
        db    11000001b      ; Rx 8 Bit/Z. und freigeben
        db    4          ; Register 4
        db    01001100b      ; Clock Mode * 16, 2 Stop-
                            ; bits, keine Paritaet
        db    5          ; Register 5
        db    11101010b      ; DTR, Tx 8 Bit/Zeichen,
                            ; Tx freigeben, RTS
        db    6          ; Register 6
        db    00000000b      ; Sync Character ( Dummy )
        db    7          ; Register 7
        db    00000000b      ; Sync Character ( Dummy )
        db    9          ; Register 9
        db    00000000b      ; kein Interrupt
        db    10
        db    00000000b      ; Register 10
        db    11
        db    01010110b      ; Register 11
                            ; Rx-Tx Clock vom BR-Gener.
                            ; TRxC Ausgang = Tx Clock
        db    12
        db    10          ; Register 12
                            ; 9600 baud bei 3,6864 Mhz
        db    13
        db    0          ; Register 13
                            ; MSB Zeitkonstante
```

#### 4.2 Initialisierung

```
db 14      ; Register 14
db 00000001b ; BR-Gen-Versorgung v. RTxC
               ; Baudratengenerator freig.
db 15      ; Register 15
db 00000000b ; keine externen oder
               ; Status-Interrupts
;
iblen equ $-initab
```

#### 4.3 Applikationsbeispiele

Als Applikationsbeispiel wurde ein kleines Testprogramm geschrieben, das ohne Zugriff auf andere Baugruppen am Bus läuft und gleichzeitig eine go / no go-Aussage über das interne Eprom und das interne RAM erlaubt.

Das Programm muß für Adresse 0 assembliert bzw. gebunden und in ein Eprom programmiert werden. Das interne RAM wird als Stack benötigt.

Die Initialisierung aus 4.2 wird hier wieder verwendet (9600 Bd, 8 Bit Daten, keine Parität, 2 Stopbit).

#### 4.3 Applikationsbeispiele

```
.z80
;
;***** Kleines Testprogramm fuer ELZET 80 CPU/S ****
;
; Es werden staendig 'A's bzw. 'B's an den
; entsprechenden SCC Datenausgaengen aus-
; gegeben.
;***** CPU/S-Adressen
;
sccbc equ 0      ; SCC Kanal B Steuerreg.
sccbd equ sccbc+1 ; SCC Kanal B Datenreg.
sccac equ sccbc+2 ; SCC Kanal A Steuerreg.
sccad equ sccbc+1 ; SCC Kanal A Datenreg.
;
ram equ 8000h    ; Anfang des internen RAMs
ramend equ ram + lffffh ; letzter RAM-Platz
;
;
; Programmbeginn
;
start: ld sp,ramend    ; Stack laden
       call initscc      ; SCC Kanäle initialisieren
loop:  ld c,sccbc      ; Adresse Steuerreg. Kan. B
       call outstat      ; warten bis Sender frei
       ld a,'B'          ; soll ausgegeben werden
       inc c              ; C zeigt auf Kanal B Daten
       out (c),a          ; ausgeben
```

#### 4.3 Applikationsbeispiele

```
;  
inc  c          ; SCC Kanal A Steuerreg.  
call outstat    ; dito fuer Kanal A  
ld   a,'A'       ;  
inc  c          ;  
out  (c),a      ;  
jr   loop        ; Endlosschleife  
;  
include initsscc ; Initialisierungsprogramm  
;                      von Punkt 4.2 hier ein-  
;                      fügen !  
;  
; Abfrage Ausgabestatus  
;  
outstat:in  a,(c)    ; Read Register 0 lesen  
and   00000100b  ; Tx Buffer leer ?  
jr   z,outstat   ; wenn nicht, weiter abfra-  
ret.              ; gen, sonst zurueck  
;  
end
```

#### 4.4 Betrieb mit Standardsoftware

##### 4.4 Betrieb mit Standardsoftware

Die CPU/S wird von dem Bootlader SSM in den Versionen ab 4.0 aufwärts unterstützt. Ebenso ist ein CP/M+ für die CPU/S erhältlich.

Das MSR-BASIC ist neben dem Betrieb unter CP/M auch in einer Stand-alone-Version für die CPU/S lieferbar.

###### 4.4.1 Bootlademonitor SSM

Für die Arbeit mit einem Floppy-Betriebssystem ist der Bootlademonitor SSM erhältlich, der außer dem Ladevorgang noch die Diagnosefunktionen eines Maschinenmonitors erfüllt.

Der SSM ab Version 4.0 unterstützt den Betrieb der CPU/S mit Bildschirmausgabe über ein RS232-Terminal an Kanal B oder über VIDEO80(F) mit ELZET 80 DIN-TAST am Eingang von Kanal B der SCC.

Als Baudrate wird in beiden Fällen 9600 Baud vorausgesetzt, Terminal bzw. Tastatur müssen darüberhinaus auf 8 Bit Datenwort mit einem Stopbit und ohne Parität eingestellt werden. Eine Druckausgabe erfolgt auf alle parallelen Druckerschnittstellen (PRINT/CTC, /IEC, /UHR) und auf den Kanal A der SCC für RS232-Drucker (Format wie Terminal).

#### 4.4 Betrieb mit Standardsoftware

Als Floppy-Steuerbaugruppen können die FDC3 und die FDC4 Verwendung finden.

Die Hardwareeinstellung für den Betrieb mit SSM ist bei Punkt 3.5.1 beschrieben.

Für eine Beschreibung des SSM verweisen wir auf den ELZET80 Katalog 1985 und das SSM-Handbuch.

##### 4.4.2 Der Betrieb mit CP/M+

Für die CPU/S existiert eine angepaßte Version des Betriebssystems CP/M+ (Digital Research). Neben der CPU/S ist dazu folgende Hardware nötig:

Floppy-Steuerbaugruppe: FDC3 oder FDC4  
Speicher : 128K auf FDC3 oder 1M/256K,  
adressiert auf Bank 0,1,(2,3)  
Benutzerkommunikation : Terminal an SCC, Kanal B  
oder : DIN-TAST an SCC-B und VIDEO80  
Floppy-Laufwerke : Ein(ES)- oder zweiseitig (DS) 8"  
oder : DS 80-Spur 5,25" oder 3,5"  
oder : ES 40-Spur 5,25" oder 3,25" \*)  
(Hard-Disk : Bis 65 MByte, nach Absprache)  
Bootlademonitor : SSM Version 4.x aufwärts in  
Eprom-Sockel auf CPU/S  
Sonstiges : Busplatine und Stromversorgung

Die Einstellung erfolgt wie unter 3.5.1 beschrieben.

#### 4.4 Betrieb mit Standardsoftware

##### 4.4.3 Funktionsbeschreibung mit MSR-Basic

Die CPU/S ist sehr gut geeignet für den Einsatz zusammen mit dem MSR-BASIC in Eprom.

Der 27256 auf der CPU/S faßt bequem den Interpreter und läßt Platz für ca. weitere 8KByte BASIC-Code bei fertig entwickelten Programmen.

Als Zeitscheibentakt für die Echtzeitfunktion des MSR-BASIC muß ein 10ms-Interrupt erzeugt werden. Dazu verwendet die vorliegende Implementation den Baudratenzähler des Kanals A. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Taktversorgung der seriellen Schnittstelle Kanal A von Kanal B zu übernehmen. Dazu muß eine Drahtverbindung entweder direkt zwischen SCC Pin 26 und Pin 12 vorgenommen werden oder zwischen ST4A, P.5 und ST3B, P.5. Auf ST3 darf nichts gesteckt sein. Die seriellen Schnittstellen werden als MSR-Kanal 0 (SCC-B) und Kanal 1 (SCC-A) unterstützt, Standard-Baudrate ist 9600 Baud.

Die Steckbrücken auf der CPU/S sind für RS232-Terminal und RS232-Drucker sowie für 32K Eprom und 8K Ram wie folgt zu setzen:

ST3	offen,
ST4	A offen, B 1-6 (Quarzoszillator)
ST5	B/C (RS232)
ST6	A 2-3, B 2-3 (27256)
ST7	A und B gesteckt (Ram und Eprom aktiv)
ST8	beliebig, da kein weiterer Speicher

## 5 Inbetriebnahme

### 5

#### INBETRIEBAHME

##### 5.1 Voraussetzungen für den Betrieb

Die Baugruppe ELZET 80 CPU/S benötigt für den Betrieb ein Programm (z.B. Monitor SSM), welches in Eprom vorliegen muß. Das Eprom kann vom Typ 2732 bis 27256 sein, das Programm muß für Adresse 0 geschrieben sein. Üblicherweise wird außerdem RAM benötigt, dazu ist im Sockel IC11 ein Speicherbaustein vom Typ 6264 einzusetzen. Als Assemblerdirektive ist der RAM-Start mit 8000H anzugeben.

Ferner werden die Spannungen + 5V mit 800mA und für die seriellen Schnittstellen +12V mit 30mA und -12V mit 30mA benötigt.

Punkt 3.4 gibt Auskunft über die Einstellung der CPU/S für verschiedene Eprom- und Ram-Bausteine.

Alternativ sind auch externe RAM-Baugruppen verwendbar, diese müssen jedoch so adressiert sein, daß sie den Eprom-Bereich von 0000 bis 8000H nicht gleichzeitig belegen.

Transfer des Eprom-Inhalts in externes RAM und Ausführung des Programms im RAM sind jedoch auch dann möglich, wenn das externe RAM bei 0 beginnt. Allerdings kann nur auf RAM-Adressen über 8000H transferiert werden. Dazu ist nach dem

##### 5.1 Voraussetzungen für den Betrieb

Transfer das Freigabebit für das Eprom auf Adresse 0F, Bit D5, auf High zu setzen.

Der Peripheriebaustein SCC muß initialisiert werden, siehe dazu Punkt 4.2.

Zur korrekten Interruptbearbeitung muß die Z80 Interruptkette geschlossen sein, mit anderen Worten müssen die interruptgebenden Baugruppen im Bus ohne Zwischenraum gesteckt werden. Von der Baugruppe mit der höchsten Interruptpriorität ist die Bauteilseite im Kartenstapel sichtbar. Die CPU-Funktion ist unabhängig von der Lage in der IEI/IEO-Kette. Weitere Erläuterungen im Technik-Teil des ELZET 80 -Katalogs.

## 5.2 Art und Umfang des Testbetriebs

### 5.2 Art und Umfang des Testbetriebs

Für den Test seien hier zwei Möglichkeiten vorgestellt, eine bequeme und eine minimale. Die bequeme setzt einige Hardware voraus, die allerdings für den Betrieb mit Floppy ohnehin vorhanden sein muß. Die hardwaremäßig minimale Testmöglichkeit verwendet das Applikationsprogramm aus 4.3.1.

Für den bequemen Test wird die CPU mit dem SSM-Monitor bestückt. Als RAM ist eine externe Baugruppe notwendig, die mindestens im Bereich F000H bis FFFFH arbeitet. Über einen Bus werden die beiden Baugruppen verbunden und mit Spannung versorgt. Entweder kann dann an ST 2 ein Terminal angeschlossen werden, oder die VIDEO80-Karte wird als Ausgabemedium verwendet, zusammen mit der ebenfalls an ST2 anschließenden Tastatur. Die Steckbrücken sind wie im Beispiel 3.5.1. einzustellen.

Bei korrekter Verdrahtung können alle Funktionen des SSM mit Ausnahme des Bootladens ausgeführt werden, womit ein Großteil der Baugruppenfunktionen testbar wird.

Für den Minimaltest ist das Programm aus 4.3.1 in Eprom zu bringen und zusammen mit einem RAM auf die CPU zu stecken. An den Datenausgängen von ST1 und ST2 können Terminal und/oder Drucker angeschlossen werden, auf denen die Kanalbezeichnung fortlaufend ausgegeben wird.

## 5.3 Aufbau der Testumgebung

### 5.3 Aufbau der Testumgebung

Für den Test mit SSM wie unter 5.2 sind folgende Teile notwendig:

- a) Netzteil mit 5V/2A,  $\pm 12V/50mA$ . Bei VIDEO80/DIN-TAST und DIN-TAST-Anschluß an den Optokoppler können die  $\pm 12V$  entfallen.
- b) BUS beliebiger Länge.
- c) Speicherbaugruppe, bei der der Bereich F000(Hex) bis FFFF (Hex) bestückt ist, also z.B. 64KRE mit RAM 8Kx8 in Sockel 4 bzw. 8, selektiert entsprechend auf U(pper) und ungebankt bzw. Bank 0. Die 1M-Karte in jeder Bestückung eignet sich ebenso für den Test und auch die ältere Baugruppe 256K.
- d) Eprom mit SSM der Version 4.x oder höher.
- e1) Terminal an ST2.  
oder
- e2) DIN-TAST an ST2, VIDEO80 auf dem Bus, Bildschirm an VIDEO80.

Das Netzteil wird zunächst auf korrekte Spannung überprüft. Dazu sind bei manchen Schaltnetzteilen (z.B. NT2) Vorlasten notwendig (NT2 600mA/5V, 300mA/ $\pm 12V$ ). Nun erfolgt die Verdrahtung mit dem Bus.

### 5.3 Aufbau der Testumgebung

Die +5V sind an 1a und 1c anzuschließen, Masse an 32a und 32c. Es ist Kabel mit ausreichendem Querschnitt zu verwenden, z.B. 1,5 mm<sup>2</sup>. Für die Schnittstellentreiber RS232 (Terminal oder Drucker) müssen noch +12V an 13a und -12V an 14a angelegt werden.

Das Eprom mit dem SSM wird in den Sockel IC9 der CPU/S gesteckt (Pin 1 - Kerbe Richtung Kartenmitte). Je nach Epromtyp werden die Steckbrücken ST6 eingestellt (siehe 3.4.1).

Die Steckbrücken auf der CPU/S sind wie bei 3.5.1 einzustellen, ST5 (20mA/RS232) bei Terminal jedoch auf b-c.

Ein Anschlußkabel für das Terminal ist zu fertigen. Dazu sind die Sendedaten des Terminals mit Anschluß 3 von ST2 zu verbinden, die Empfangsdaten mit 3/ST2 und Masse mit 7/ST2. Ist das Terminal nicht in der Lage, 9600 Baud ohne Handshake (Quittungsbetrieb) zu verarbeiten, so muß das Quittungssignal des Terminals auf Anschluß 5 (CTS) von ST2 verdrahtet werden.

Bei Verwendung der ELZET 80 DIN-TAST muß auf dieser der Stromschleifenausgang gewählt werden. Das Signal ist auf Pin 16/ST2 zu führen, Masse auf Pin 18. Die Tastatur muß außerdem mit +5V vom Netzteil versorgt werden.

Nach Anbringen des Anschlußkabels kann die CPU/S auf den Bus gesteckt werden.

### 5.3 Aufbau der Testumgebung

Die Speicherbaugruppe wird auf korrekte Adressauswahl überprüft (entfällt bei 1M) und ebenfalls auf den BUS gesteckt.

Bei Ausgabe über VIDEO80 ist ein Monitor anzuschließen, wobei für den ersten Test ein BAS-Monitor empfehlenswert ist, um Fehler durch falsche SYNC-Polaritätswahl zu vermeiden.

Das Terminal wird auf 9600 Baud, 8 Bit Daten, keine Parität und ein Stopbit eingestellt.

#### Test ohne SSM

Stehen SSM oder externer Speicher nicht zur Verfügung, kann auf das Testprogramm aus 4.3 zurückgegriffen werden. Dazu sind folgende Teile nötig:

- a) Netzteil mit 5V/2A, ±12V/50mA.
- b) Eprom mit SSM der Version 4.x oder höher.
- c) RAM 8Kx8 (6264, 5564, 5565)
- d) Terminal oder Drucker an ST2.

Das Netzteil zunächst auf korrekte Spannung überprüfen (s.o.). Die Verbindung zur Baugruppe kann z.B. über eine Federleiste (Busbuchse) vorgenommen werden. Dabei sind die +5V an 1a und 1c anzuschließen, Masse an 32a und 32c. Für

### 5.3 Aufbau der Testumgebung

die Schnittstellentreiber RS232 (Terminal oder Drucker) müssen noch +12V an 13a und -12V an 14a angelegt werden.

Das Eprom mit dem fertigen Testprogramm wird in den Sockel IC9 der CPU/S gesteckt (Pin 1 - Kerbe Richtung Kartenmitte). Je nach Epromtyp werden die Steckbrücken ST6 eingestellt (siehe 3.4.1).

Das RAM wird mit der Kerbe zur Kartenmitte in den Sockel IC11 gesteckt.

Die Steckbrücken auf der CPU/S sind wie bei 3.5.2 einzustellen.

Ein Anschlußkabel für das Terminal oder den Drucker ist zu fertigen. Dazu sind die Empfangsdaten des Terminals mit Anschluß 2 von ST2 zu verbinden und Masse mit 7/ST2. Ist das Terminal nicht in der Lage, 9600 Baud ohne Handshake (Quittungsbetrieb) zu verarbeiten, so muß das Quittungssignal des Terminals auf Anschluß 5 (CTS) von ST2 verdrahtet werden.

Das Terminal bzw. der Drucker wird auf 9600 Baud, 8 Bit Daten, keine Parität und ein Stopbit eingestellt.

### 5.4 Testablauf

#### 5.4 Testablauf

=====

##### a) Test mit SSM

Netzteil einschalten. Der SSM-Monitor meldet sich bei korrektem Betrieb auf dem Bildschirm und nimmt Anweisungen entgegen.

##### b) Test mit Testprogramm

Netzteil einschalten. Auf dem Ausgabegerät werden laufend B's ausgegeben.

#### 5.5 Diagnosemöglichkeiten

=====

##### a) Test mit SSM

Meldet sich der SSM-Monitor nicht, zunächst Bildschirm überprüfen (Netzspannung).

Dann Betriebsspannungen nachmessen.

Eeprom überprüfen, ob alle Pins sich in der Fassung befinden.

## 5.5 Diagnosemöglichkeiten

VIDEO80 entfernen. Mit dem Oszilloskop an TxDB (2/ST2) RESET auslösen (Bus 31c auf Masse tasten): Wird die Meldung zum Terminal übertragen ? Achtung: Dauer nur ca. 30ms.

Wenn nicht: Liegt Takt 3,6864 MHz an RTxCB (Pin 28) an?

Wird die SCC auf Eingaben abgefragt (Low-Pulse an CESCC, Pin 33).

### b) Test mit Testprogramm

Werden keine Zeichen ausgegeben, zunächst Betriebsspannungen überprüfen.

RAM und EPROM auf korrekten Sitz im Sockel testen. ST7 A und ST7 B müssen gesteckt sein. Ist ST6 korrekt für das gewählte Eprom eingestellt ?

Dann direkt mit Oszilloskop an Pin2/ST2 (TxDB B)

Wenn Schnittstelle keine Signale abgibt, RTxCB und CESCC (s.o. SSM) überprüfen.

"Bewegen" sich die unteren Adressen der CPU?

Wenn auch da alles tot ist, auf Taktfrequenz CPU gehen (Bus 29c).

## 6 Technische Unterlagen

### 6 TECHNISCHE UNTERLAGEN

#### 6.1 Schaltungsbeschreibung

Neben der CPU erfolgt die Steuerung der Funktionen auf der Baugruppe hauptsächlich durch das IC14, ein PAL 20L8A. Hier wird die Richtungsumschaltung des Datenbus (/DIR) unter Einbeziehung der Interruptkonditionen und des Zugriffs auf interne Speicher vorgenommen. Gleichzeitig erledigt das PAL die Adressdekodierung für die internen Speicher, Die Look-ahead-Schaltung für die IEI/IEO-Kette sowie die Erzeugung der Sondersignale (IACK, RESET) für die Z85-Peripherie (SCC).

Die eigentliche Datenbuspufferung übernimmt IC16 (LS245), der Adressbus bis A15 wird über IC18 und IC20 (LS541) getrieben. Die oberen Adressen und ein Teil der Steuersignale werden mit IC19 (LS241) gepuffert, die restlichen Steuersignale mit IC21 (LS541).

Die Erzeugung der oberen Adressen geschieht durch Ausgabe auf IC17 (LS273), welches mit dem PROM-Ausgang /BANK getaktet und durch /PWRCL rückgesetzt wird.

Das PROM IC15 (256x4, 82S129) erzeugt zudem die E/A-Adressdekodierung für die SCC (/CESCC) und meldet über /INTIO die Adressierung interner E/As an das PAL.

## 6 Technische Unterlagen

RESET wird über IC10 nach ZILOG-Empfehlung mit M1 verknüpft und auf das IC 8 (TL7705) gegeben, welches eine definierte RESET-Zeit, abhängig von der Kapazität C21, erzeugt. IC8 erzeugt ebenfalls RESET bei Unterspannung (<4,7V) bzw. beim Einschalten.

Als Taktoszillator wird ein Treiber IC12 (LS240) benutzt, der auf der doppelten Frequenz der eigentlichen Prozessor-Arbeitsfrequenz schwingt. Das Oszillatortsignal wird als 2PHI direkt auf den Bus gebracht. Die Arbeitsfrequenz wird durch Teilung in IC10 erzeugt und mit einer aktiven Pullup-Schaltung mit T1 als PHI auf den Bus und die internen LSI-Bausteine geführt. Durch die Treiberschaltung werden MOS-spezifische Pegel bei gleichzeitig schnellen Anstiegszeiten ermöglicht.

Weitere Treiber des IC12 werden für den Taktoszillator der seriellen Schnittstelle eingesetzt, der auf 3,6864 MHz schwingt. IC5 ist der Serienwandler SCC (Z8530). Als Pegelwandler für die RS232-Pufferung werden 1488/1489-Standardtreiber eingesetzt, IC1 und IC2 für Kanal A, IC3 und IC7 für Kanal B, IC6 als Taktempfänger für beide Kanäle und IC4 (CQY80) als Optokoppler für den 20mA-Eingang.

### 6.2 Technische Daten

#### 6.2 Technische Daten

=====

##### Filmnummer der neuesten Version:

134-8519.

Die nach Filmnummer 134-8519 gearbeiteten Baugruppen sind die neuesten, die dieser Beschreibung zugrundeliegen. Vorherige Versionen wurden nicht allgemein zugänglich gemacht.

##### Betriebsspannungen:

+5V ( $\pm 5\%$ ) mit max. 800mA

Nur für die Pegelwandler der seriellen Schnittstelle werden zusätzlich noch Hilfsspannungen benötigt:

+12V mit max. 30mA und -12V mit max. 30mA.

##### E/A-Kanäle:

Zwei serielle Voll-Duplex-Kanäle mit Treibern nach RS232/V28. Pro Kanal sind die beiden Datenleitungen, 5 Modemsignale (Handshake) und drei Taktsignale getrieben verfügbar. Der Empfänger des Kanals B kann auch aus einer 20mA-Stromschleife bedient werden.

Ferner ist die Bankadreßerzeugung als Ausgabekanal ausgeführt: 4 Bit mit  $I_{OL} = 24mA$ , die fest auf die Busschnittstelle verdrahtet sind.

## 6.2 Technische Daten

### RESET-Zeit:

Die RESET-Zeit wird über C21 eingestellt. Mit der Standardbestückung von 100nF ergibt sich eine Zeit von ca. 1ms. Eine Veränderung der Kapazität bewirkt eine proportionale Veränderung der Zeit: 10nF entsprechen also 100us.

### Speicher:

Je ein Sockel für EPROMs 2732 bis 27256 (IC9, 4 KByte bis 32 KByte) und RAMs 6264 (IC11, 8 KByte). Die Speicher müssen für folgende Zugriffsgeschwindigkeit über den gewünschten Temperaturbereich ausgelegt sein:

Taktfrequenz:	4 MHz	6 MHz
Eeprom:	350ns	250ns
Ram:	350ns	250ns

### Adressierung:

Das interne Eprom wird auf den Adressen zwischen 0 und 7FFFH angesprochen, das interne RAM zwischen 8000 und 9FFFH. Die Bankadressen bleiben bei der Dekodierung unberücksichtigt.

Die seriellen Schnittstellen (SCC) werden über die Adressen 00 bis 03 im E/A-Adressbereich angesprochen, das Bank/Boot-Port über die Adressen 0C bis 0FH.

## 6.2 Technische Daten

### Peripherie-Anschlüsse:

An ST1 ist die serielle Schnittstelle Kanal A anzuschließen, an ST2 entsprechend Kanal B. Es handelt sich bei ST1 und ST2 um 26-polige Pfostenstecker, auf die Flachkabelverbinder aufgesteckt werden können. Die SIEMENS-Bestellbezeichnung für die passende Kupplung lautet: C42334-A422-A64.

Am anderen Ende des Kabels kann eine RS232/V24-Normbuchse angeschlagen werden, die entsprechende SIEMENS-Bestellnummer lautet: V42254-A5231-B325.

### Busanschluß:

Die Verbindung zum Bus erfolgt über einen Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform C, bestückt auf den Kontaktreihen a und c.

Die Belegung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 6.3.

### Arbeitstemperaturbereich:

0 bis +55 C bei freier Konvektion

### Lagertemperaturbereich:

-40 C bis +125 C

## 6.2 Technische Daten

### Feuchtebereich:

0% bis 95%, nicht kondensierend

### Abmessungen:

100 x 167 x 17 mm<sup>3</sup>

### Gewicht:

ca. 130 g

## 6.3 Busteckerbelegung

### 6.3 Busteckerbelegung

Nur die Anschlüsse, bei denen die Stiftsymbole (o) gefüllt sind, werden von der Baugruppe erzeugt bzw. benötigt. Bitte beachten Sie die Markierungen "#"; bei diesen Anschlüssen sind Abweichungen gegenüber anderen ECB-Anbietern möglich.

#### 6.4 Stückliste

##### 6.4 Stückliste

=====

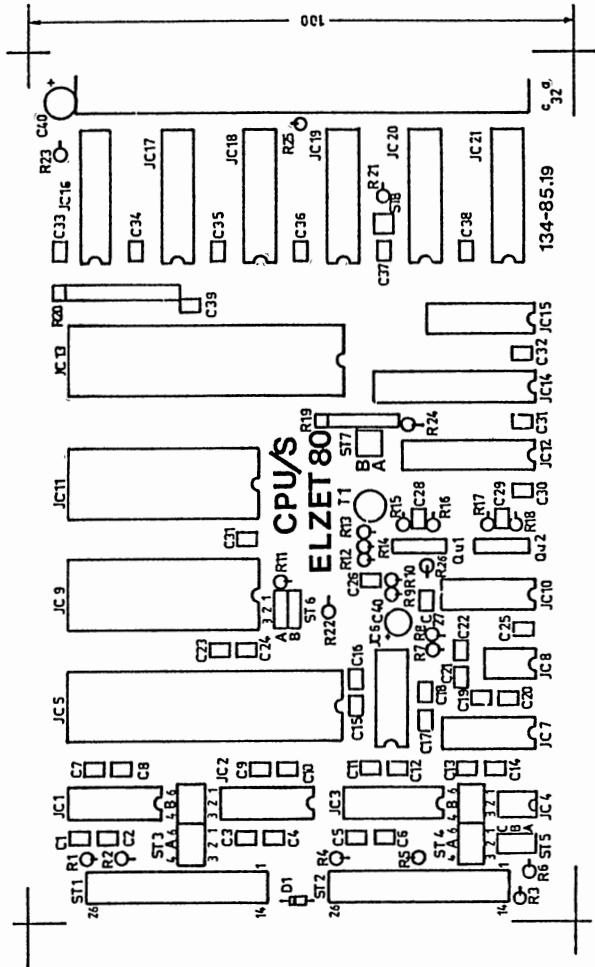
Bez.	Stück	Artikel	Typ/Wert
IC 1, 3	2	Integrierte Schaltungen	MC1488
IC 2, 6, 7	3	Integrierte Schaltungen	MC1489
IC 4	1	Optokoppler	CQY80
IC 5	1	Integrierte Schaltung	Z8530 SCC
IC 8	1	Integrierte Schaltung	TL7705
IC 9	1	Sockel für Eprom	28p.
IC 10	1	Integrierte Schaltung	74LS107
IC 11	1	Sockel für Ram	28p.
IC 12	1	Integrierte Schaltung	74LS240
IC 13	1	Integrierte Schaltung	Z8400 CPU
IC 14	1	Integrierte Schaltung	PAL20L8
IC 15	1	Integrierte Schaltung	PROM82S129
IC 16	1	Integrierte Schaltung	74LS245
IC 17	1	Integrierte Schaltung	74LS273
IC 18, 20, 21	3	Integrierte Schaltungen	74LS541
IC 19	1	Integrierte Schaltung	74LS241
T 1	1	Transistor	2N3906
D 1	1	Diode	1N4148
R 1, 2, 4, 5, 6, 15 - 18	9	Widerstände 1/3 W	1kOhm
R 3	1	Widerstand 1/3 W	100 Ohm
R 7, 8, 10, 11, 21	5	Widerstände 1/3 W	4,7 kOhm
R 9	1	Widerstand 1/3 W	270 Ohm
R 12	1	Widerstand 1/3 W	1,2 kOhm

#### 6.4 Stückliste

R 13, 14	2	Widerstände 1/3 W	220 Ohm
R 19	1	Widerstandsnetzwerk	5x 4,7 kOhm
R 20	1	Widerstandsnetzwerk	8x 4,7 kOhm
R 22, 23	2	Widerstände 1/3 W	330 Ohm
C 1 - 20	20	Keramikkondensatoren	330, pF
C 21 - 25, 30			
- 39	15	Keramikkondensatoren	100 nF
C 26	1	Keramikkondensator	33 pF
C 27	1	Keramikkondensator	10 nF
C 28	1	Keramikkondensator	1 nF
C 29	1	Keramikkondensator	22 nF
C 40	1	Tantalkondensator	33 uF/6,3 V
Q 1	1	Quarz HC 18/U	8 MHz
Q 2	1	Quarz HC 18/U	3,6864 MHz
ST 1, 2	2	Pfostenstecker	2 x 13p.
ST 3, 4	2	Pfostenstecker	2 x 6p.
ST 5	1	Pfostenstecker	1 x 3p.
ST 6	1	Pfostenstecker	2 x 3p.
ST 7	1	Pfostenstecker	2 x 2p.
ST 8	1	Stiftleiste abgewinkelt	64p. a+c
LP	1	Leiterplatte	134-8519

## 6.5 Bestückungsplan

## 6.5 Bestückungsplan



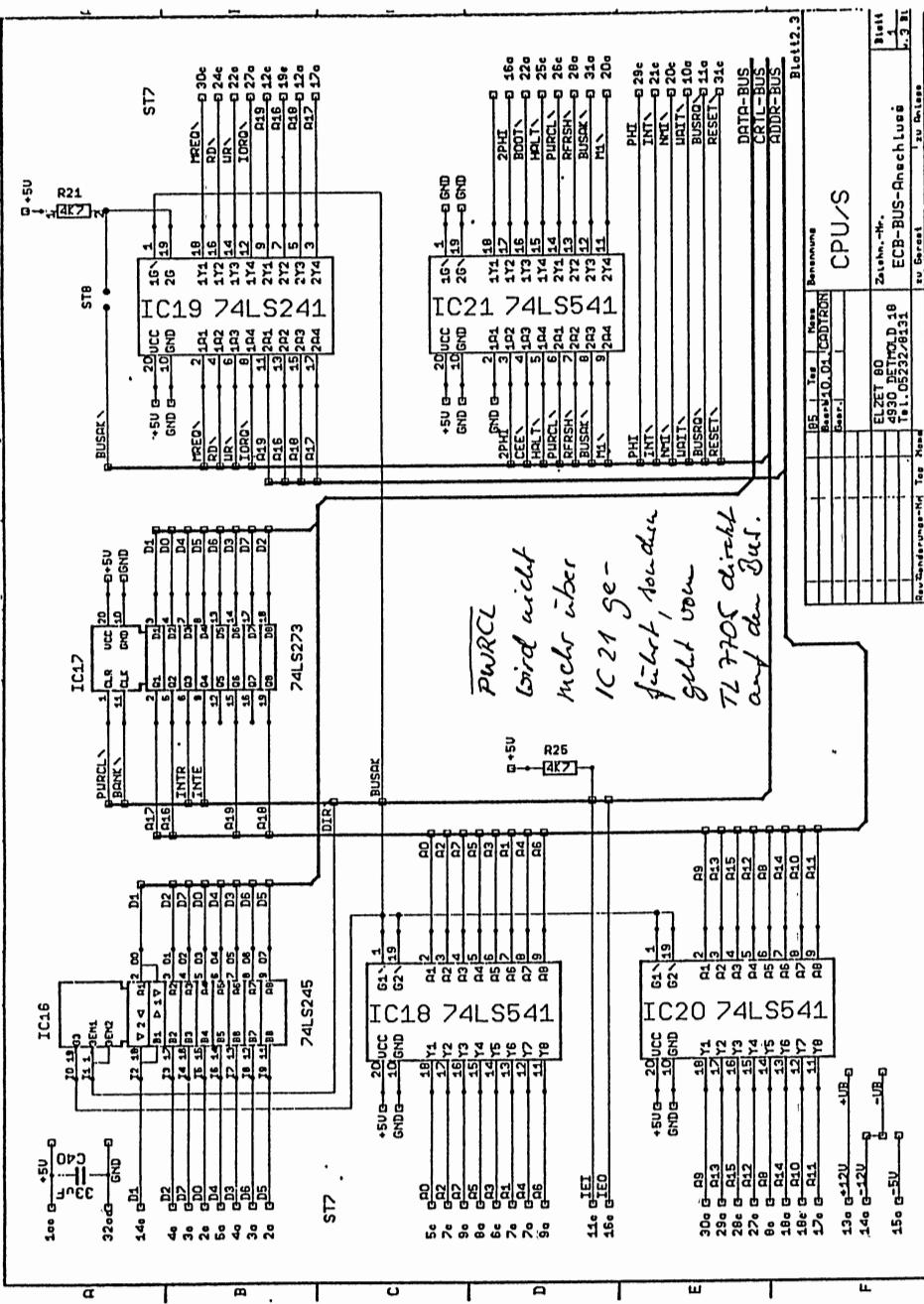
## 6.6 Datenblattauszüge

## 6.6 Datenblattauszüge

	a	c		
+5V	1	●	●	1 +5V
D5	2	●	●	2 D0
D6	3	●	●	3 D7
D3	4	●	●	4 D2
D4	5	●	●	5 A0
A2	6	●	●	6 A3
A4	7	●	●	7 A1
A5	8	●	●	8 A8
A6	9	●	●	9 A7
/WAIT	10	●	○	10 --
/BUSRO	11	●	●	11 IE1
A18#	12	●	●	12 #A19
+12V	13	●	○	13 --
-12V	14	●	●	14 D1
-5V	15	○	○	15 -15V
2PHI	16	●	●	16 IEO
A17#	17	●	●	17 A11
A14	18	●	●	18 A10
+15V	19	○	●	19 #A16
/H1	20	●	●	20 /NHI
--	21	○	●	21 /INT
/Boot active#	22	●	●	22 /WR
/BA1#	23	○	○	23 #/VIDEO BLANK
VCMOS	24	○	●	24 /RD
/BA0#	25	○	●	25 /HALT
--	26	○	●	26 /PWRCR
/IOP0	27	●	●	27 A12
/RFRSH	28	●	●	28 A15
A13	29	●	●	29 PHI
A9	30	●	●	30 /MREQ
/BUSAK	31	●	●	31 /RESET
MASSE	32	●	●	32 MASSE

! = abweichend von KONTRON EBC-Busbelegung

# PELZET 80



**Preliminary Data Sheet of the Supply Voltage Supervisor  
SERIES TL7702**

**absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)**

Supply voltage  $V_{CC}$  (see Note 1)

Input voltage at SENSE

TL7702 (see Note 1)  
TL7705, TL7709, TL7712, TL7715 (see Note 1)

Operating free-air temperature range

Storage temperature range

Low-level output voltage (RESET)

Low-level output current (I<sub>OL</sub>) (RESET)

Operating free-air temperature range  $T_A$

-0.3 to 20 V  
-0.3 to 20 V  
-0.3 to 20 V  
0°C to 70°C  
-65°C to 150°C

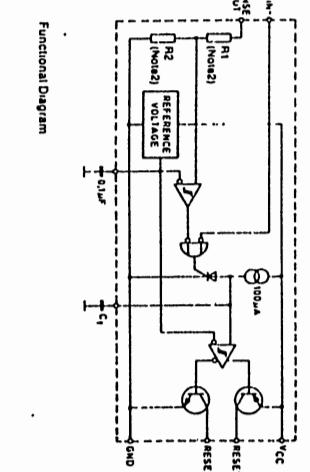
-20 V

**NOTE 1** All voltage values are with respect to the analog ground terminal

**recommended operating conditions at specified temperature range**

MIN 3 TYP 18 MAX 20 UNIT V

-0.3 to 20 V



**Preliminary Data Sheet of the Supply Voltage Supervisor  
SERIES TL7702**

**absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)**

Supply voltage  $V_{CC}$  (see Note 1)

Input voltage at SENSE

TL7702 (see Note 1)  
TL7705, TL7709, TL7712, TL7715 (see Note 1)

Operating free-air temperature range

Storage temperature range

Low-level output voltage (RESET)

Low-level output current (I<sub>OL</sub>) (RESET)

Operating free-air temperature range  $T_A$

-0.3 to 20 V

-0.3 to 20 V

-0.3 to 20 V

0°C to 70°C

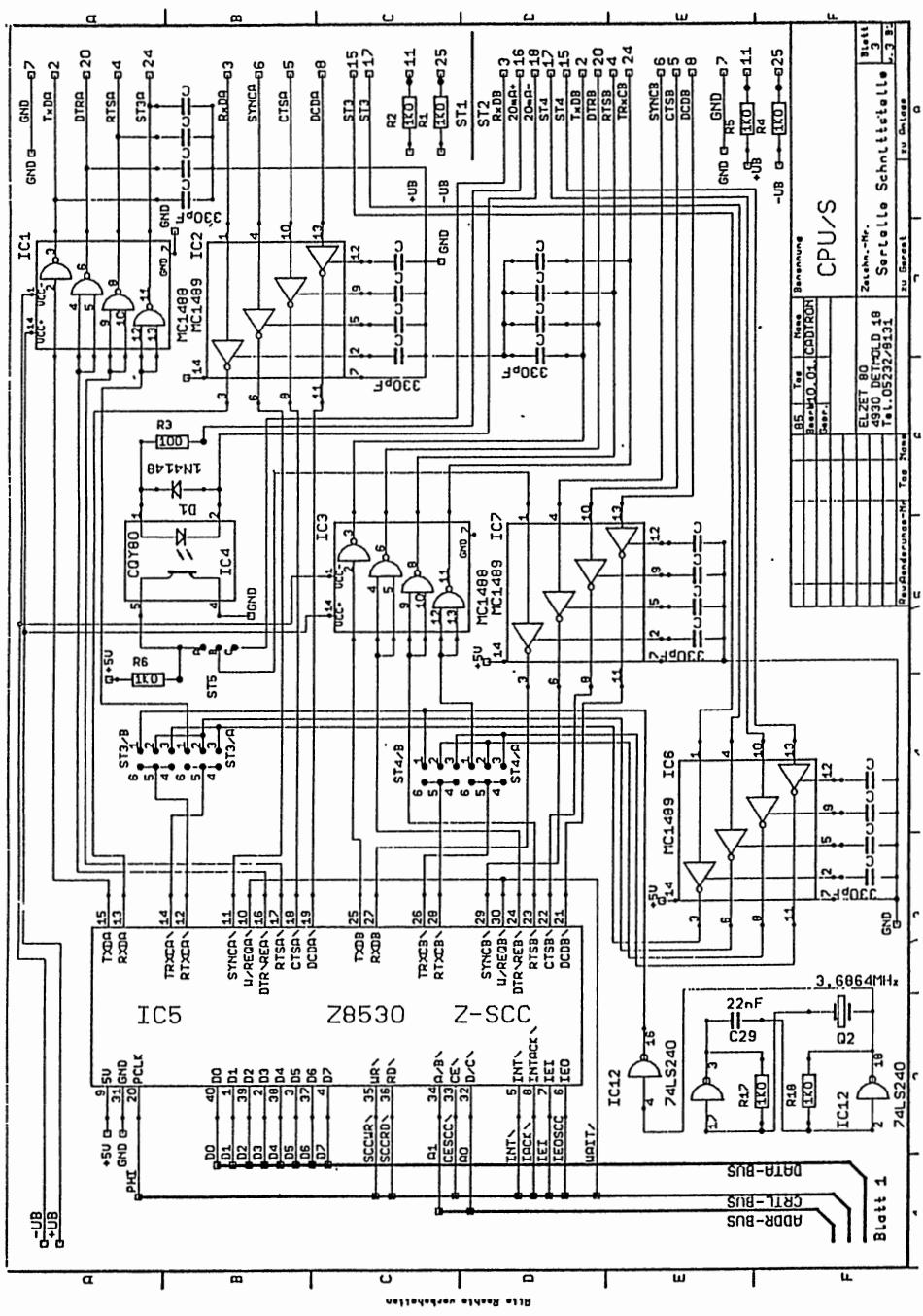
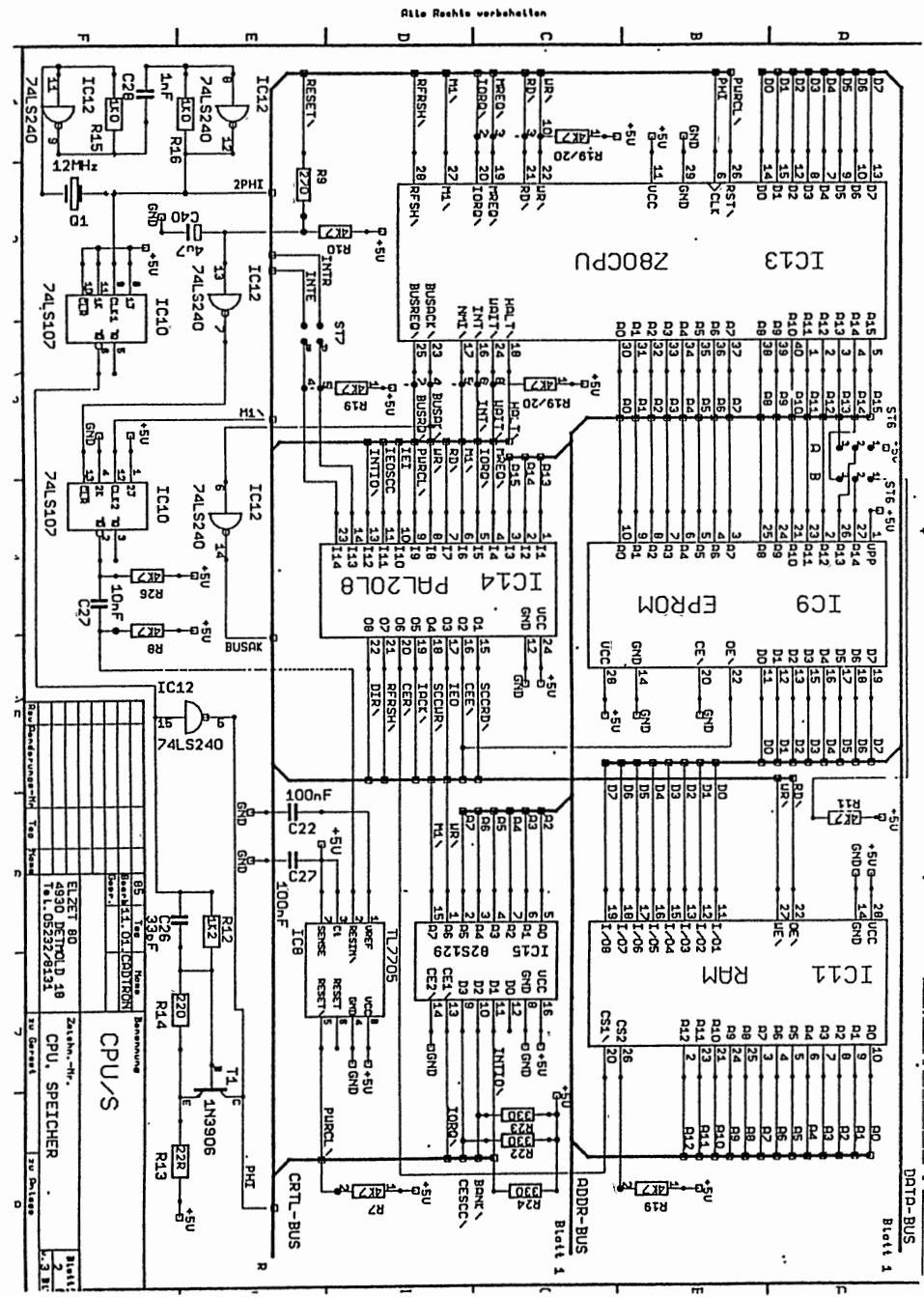
-65°C to 150°C

-20 V

**switching characteristics over full range of recommended operating conditions**

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
I <sub>H</sub>	Low-level input current at SENSE input	V <sub>IL</sub> = 0.4 V	-100	μA	
I <sub>H</sub>	High-level input current at SENSE input	V <sub>IH</sub> = 2.4 V, V <sub>CC</sub>	20	μA	
V <sub>CH</sub>	High-level output voltage at RESET	I <sub>OH</sub> = max.	V <sub>CC</sub> - 1		V
V <sub>OL</sub>	Low-level output voltage (RESET)	I <sub>OL</sub> = max	4	V	
V <sub>R</sub>	Reference voltage	V <sub>CC</sub> = 3.2 to 18 V	2.5	V	
V <sub>S</sub>	Sense voltage	TL7702	4.7	V <sub>REF</sub>	V
	TL7705	4.75	4.8	V	
	TL7709	7.5	7.7	V	
	TL7712	11.4	11.6	V	
	TL7715	14.0	14.2	V	
I <sub>CC</sub>	Supply current		1.8	3	mA

All characteristics are measured with capacitors of each C = 0.1 μF across Pin 1/GND and Pin 10/GND



1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1